

# 佛山市知识产权保护中心

佛知保〔2021〕35号

## 佛山市知识产权保护中心关于联合半导体集成电路企业组建产业知识产权联盟的通知

各有关单位：

为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于强化知识产权保护的措施》、省政府《关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》的工作部署，帮助佛山市半导体集成电路领域企业建立知识产权信息公共平台和专业完善的知识产权保护体系，佛山市知识产权保护中心现面向半导体集成电路领域组建产业知识产权联盟，具体内容通知如下：

### 一、联盟成员

半导体集成电路产业链上中下游相关企业、知识产权协会、行业协会、公证机构等单位。

### 二、联盟架构

联盟组织机构包括：成员单位、理事单位、常务理事单位、理事长单位、秘书处和专家委员会；理事长单位将由常务理事单位轮流担任。

### 三、联盟目标

通过联合半导体集成电路领域企业，搭建技术共享平台，加

强产业链合作，引导创新主体培育高价值专利，发挥好联盟推动产业知识产权协同运用、提升产业知识产权运营能力的积极作用，完善半导体集成电路领域的知识产权保护机制。

#### **四、联盟职能**

本联盟主要职能包括：

（一）搭建联盟知识产权信息公共平台，推动联盟成员之间的合作，实现资源共享、优势互补；

（二）组建联盟专利池，促进联盟成员相互之间的专利技术共享、许可和转让；

（三）针对半导体集成电路产业技术发展开展产业分析及知识产权导航预警；

（四）为各联盟成员提供竞争对手或产业相关技术的专利信息监测和推送；

（五）为联盟成员的核心产品出口提供自由实施（FTO）调查报告与海外知识产权纠纷应对指导；

（六）其他相关知识产权公共服务。

#### **五、加入方式**

有意向加入联盟的企业请填写《佛山市集成电路产业知识产权联盟意向书》，经法人签字后加盖公章，扫描发送至邮箱：[491768998@qq.com](mailto:491768998@qq.com)。申请截止时间为2021年7月31日。

#### **六、联系方式**

联系人：朱先生、陈先生，联系电话：18319773120、82961263。

附件：佛山市集成电路产业知识产权联盟加入意向书

佛山市知识产权保护中心

2021年7月7日